



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE TXC-269

TOHMIDE TXC-269 為中低黏度、高分子量熱熔型聚醯胺樹脂，主要針對低壓模塑成型所設計開發，可溶於一般醇類或苯類之混合溶劑，其樹脂主要特性為脫模成型時間適中、物性上具有優良的機械強度，及耐熱性、柔韌性佳等。可應用於多種材質的接著、電子零件保護、汽車工業、電池封裝。

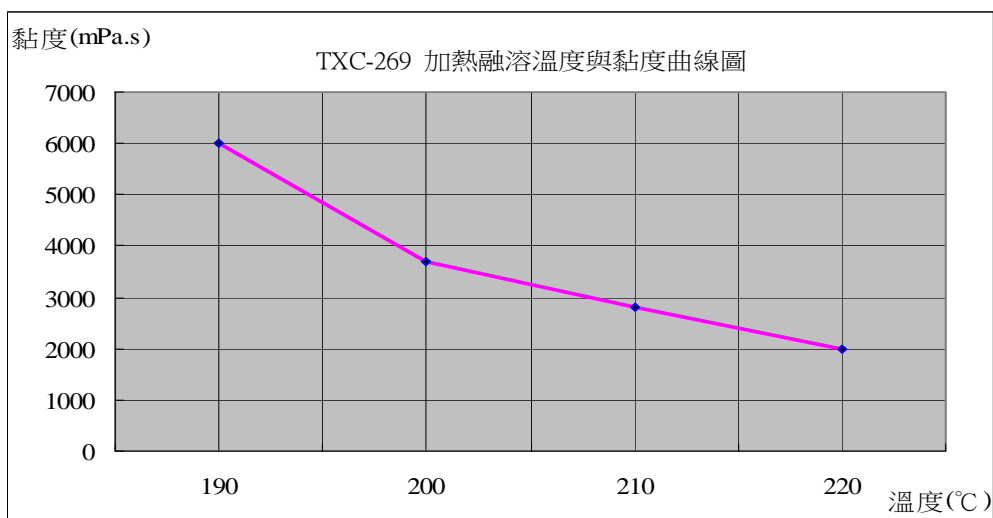
1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
軟化點 (°C)	: 170~180
黏度 (mPa.s / 200°C)	: 3,000 ~ 4,000
色數 (Gardner)	: 10 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 8 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 1.5 以下

2. 物理特性(機械性質)

抗張強度 (MPa)	: >10	(ASTM D-638-00)
抗張伸長率 (%)	: >400	(ASTM D-638-00)
吸水率(%)	: 0.5	
操作溫度範圍(°C)	: 200~220	

3. 黏度變化曲線圖



4. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。